

中国轴承工业协会文件

中轴协【2026】26号

关于征集 2026 轴承产业发展大会论文的通知

2026 中国国际轴承及其专用装备展览会将于 2026 年 12 月在国家会展中心（上海）举办。12 月 8 日将召开 2026 轴承产业发展大会。届时将汇集国内外轴承领域知名专家学者、产业链上下游企业家，研判国内外产业发展态势，交流技术创新成果与产业实践经验，共商轴承行业高质量发展大计。

为丰富大会交流内容，现面向国内外行业同仁征集与轴承产业发展密切相关的论文报告。论文以推动轴承产业提质升级，高质量发展为主线，选题包括（但不限于）以下方向：

- “十五五”时期轴承行业发展的使命与担当；
- 新时代轴承行业面临的新机遇与新挑战；
- 发展先进制造业，赋能轴承产业科技创新；
- 轴承产业强链补链、产业链供应链现代化建设；
- 国内外轴承技术发展现状、前沿技术与产业变革趋势；
- 高端轴承关键技术攻关与产品研发突破；
- 装备主机产业发展态势与轴承市场新需求；

- 轴承产业协同创新、产学研用深度融合实践；
- 轴承行业数字化转型、工业互联网与智能制造应用成果；
- 绿色低碳发展、双碳目标下轴承行业的实践路径；
- 专精特新企业培育、制造业单项冠军建设经验；
- 企业改革创新、产业集聚区建设发展实践；
- 补短板、锻长板，破解产业发展瓶颈的实践经验；
- 新场景、新赛道下轴承新产品开发与应用实践；
- 轴承质量提升、可靠性提升与基础零部件能力建设。

每篇论文可选取上述方向中的一项或多项开展重点论述。大会主办单位将编印《2026 轴承产业发展大会论文集》，并遴选部分优秀论文安排大会现场演讲。

论文稿件请于 2026 年 11 月 15 日前发送至邮箱：

lqfang@cbia.com.cn

联系人：刘桥方 18639296128

